

FUJITSU Component Wireless Modules

Bluetooth® Ver.4.1 Modules (Software Embedded)

(Central/Peripheral)

MBH7BLZ01A, MBH7BLZ02A

Bluetooth Core Specification Version 4.1 (Bluetooth low energy)

Overview

Bluetooth Core Specification Version 4.1 (Bluetooth low energy) conforming software embedded modules with Central/Peripheral function available.

Modules embedded with Fujitsu Components' Data Communication (FDC) profile

It can communicate with up to 8 peripherals at the same time by "GATT Direct Access Function". The function also makes it possible to communicate with other manufacturers Bluetooth modules.

FDC is a unique data transmission profile developed by Fujitsu Components. FDC allows data to transmit with host system by simple text command (via UART). With more than 60 commands and continuous additions, FDC allows for quick product to market and reduction of development resources. For easy connectivity, the FDC embedded central module is designed to pair with the FDC peripheral module.

FDC is a SPP-like profile ideally suited for sensing, monitoring, and wearable applications.

Based on Nordic Semiconductor nRF51822 SoC Rev.3

Item	Specifications	
Part number	MBH7BLZ01A	MBH7BLZ02A
Antenna	None	Patterned antenna
Bluetooth technology	Conforms to Bluetooth Core Specification Version 4.1 (single mode low energy radio)	
RAM	32KB	
Transmit power	+4 dBm max.	
Receiver sensitivity	-88 dBm typical	
Host interface	UART	
Crystal oscillator	Embedded	
Power supply	1.9 V to 3.6 V (LDO)	
Power consumption (current)	Sleep mode	5µA typical
	Tx mode	12mA typical (at 0dBm)
	Rx mode	16.5mA typical
Operating temperature	-25°C to +85°C (no condensation)	
Dimensions	10.5 x 9.2 x 1.6 mm	15.7 x 9.8 x 2.0 mm
Mounting method	SMD	
Certifications	Radio Act (Japan) / QDID	FCC / IC / CE / Radio Act (Japan) / QDID



RoHS compliant

Software embedded module



MBH7BLZ02A



MBH7BLZ01A

Evaluation kit

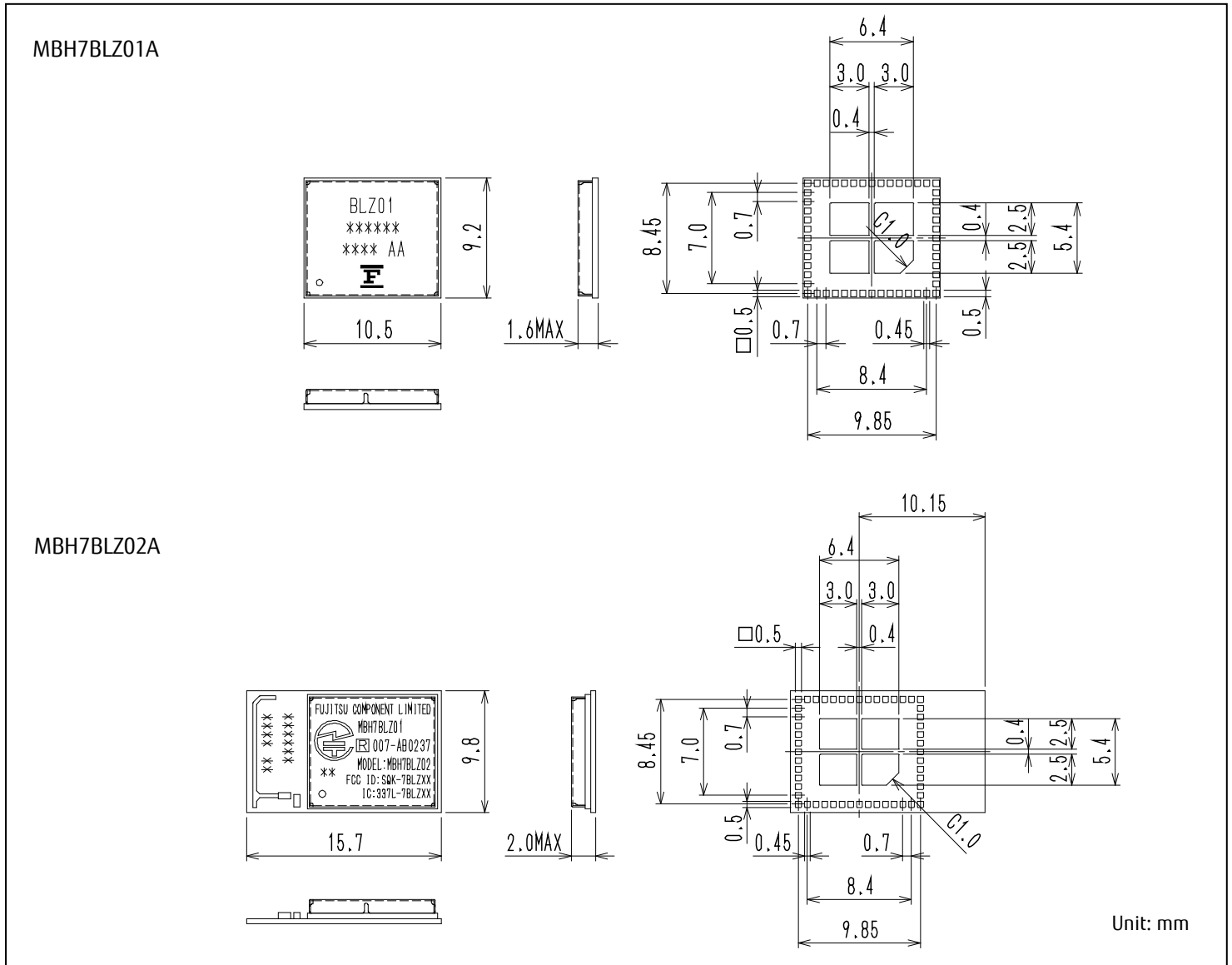
Part number	Details	MOQ
MBH7BLZ02A-EF1-KIT-2	Evaluation kit	1 set

Embedded software & application development tool

Please request firmware specs and sample programs from one of Fujitsu Components' sales offices.

Note: Bluetooth SIG registration is required to use this module's QDID.

■ Dimensions



Note: The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Fujitsu Component is under license.

Contact

Japan
 FUJITSU COMPONENT LIMITED
 Shinagawa Seaside Park Tower
 12-4, Higashi-shinagawa 4-chome,
 Tokyo 140 0002, Japan
 Tel: (81-3) 3450-1682
 Fax: (81-3) 3474-2385
 Email: fcl-contact@cs.jp.fujitsu.com
 Web: www.fujitsu.com/jp/fcl/

Europe
 FUJITSU COMPONENTS EUROPE B.V.
 Diamantlaan 25
 2132 WV Hoofddorp
 Netherlands
 Tel: (31-23) 5560910
 Fax: (31-23) 5560950
 Email: info@fceu.fujitsu.com
 Web: www.fujitsu.com/uk/components/

China
 FUJITSU ELECTRONIC COMPONENTS
 (SHANGHAI) CO., LTD.
 Unit 4306, InterContinental Center
 100 Yu Tong Road, Shanghai 200070, China
 Tel: (86 21) 3253 0998
 Fax: (86 21) 3253 0997
 Email: fcal@sgfujitsu.com
 www.fujitsu.com/sg/products/devices/components/

Copyright
 All trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners.
 Fujitsu Components America or its affiliates do not warrant that the content of datasheet is error free. In a continuing effort to improve our products Fujitsu Components America, Inc. or its affiliates reserve the right to change specifications/ datasheets without prior notice. Copyright ©2016 Fujitsu Components America, Inc.
 All rights reserved.
 Revised December 21, 2016.

North and South America
 FUJITSU COMPONENTS AMERICA, INC.
 2290 North First Street, Suite 212
 San Jose, CA 95131 U.S.A.
 Tel: (1-408) 745-4900
 Fax: (1-408) 745-4970
 Email: components@us.fujitsu.com
 Web: http://us.fujitsu.com/components/

Asia Pacific
 FUJITSU COMPONENTS ASIA, Ltd.
 102E Pasir Panjang Road
 #01-01 Citilink Warehouse Complex,
 Singapore 118529
 Tel: (65) 6375-8560 / Fax: (65) 6273-3021
 Email: fcal@sg.fujitsu.com
 www.fujitsu.com/sg/products/devices/components/

Hong Kong
 FUJITSU COMPONENTS HONG KONG Co., Ltd.
 Unit 503, Inter-Continental Plaza,
 No.94 Granville Road,
 Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong 118529
 Tel: (852) 2881 8495 Fax: (852) 2894 9512
 Email: fcal@sg.fujitsu.com
 www.fujitsu.com/sg/products/devices/components/



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.